第３回 IEEE 直流マイクログリッド国際会議

The 3rd IEEE International Conference on DC Microgrids （ICDCM）

併設展示会　出展募集のご案内

会　期：2019 年 5 月 20 日（月）～5 月 23 日（木）

会　場：くにびきメッセ（www.kunibikimesse.jp）
（〒690-0826　島根県松江市学園南 1-2-1）

主　催：IEEE Power Electronics Society

協　賛：電気学会 産業応用部門（D部門）
電子情報通信学会 通信ソサイエティ
電気設備学会

ＵＲＬ：https://power.aitech.ac.jp/ICDCM2019/

お問い合わせ先：ICDCM 2019 国内委員会
E-mail：icdcm2019-exhi@aitech.ac.jp

１．併設展示会の開催について

直流マイクログリッドに関する国際会議（ICDCM）は、直流マイクログリッドおよび関連技術分野の業界および研究者から専門家を集め、直流システムおよび技術の使用に関する理解と能力を向上させることを目指しています。 第３回 ICDCM は、日本の松江市で、2019 年５月 20-23 日の４日間、開催されます。

ICDCM2019 では、会議に関連する企業様、研究機関様等から、研究開発に貢献する参加者に有益かつ最新の情報をご提供いただきたく、ここに展示会出展をお願いする次第でございます。本会議の主旨をご理解の上、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

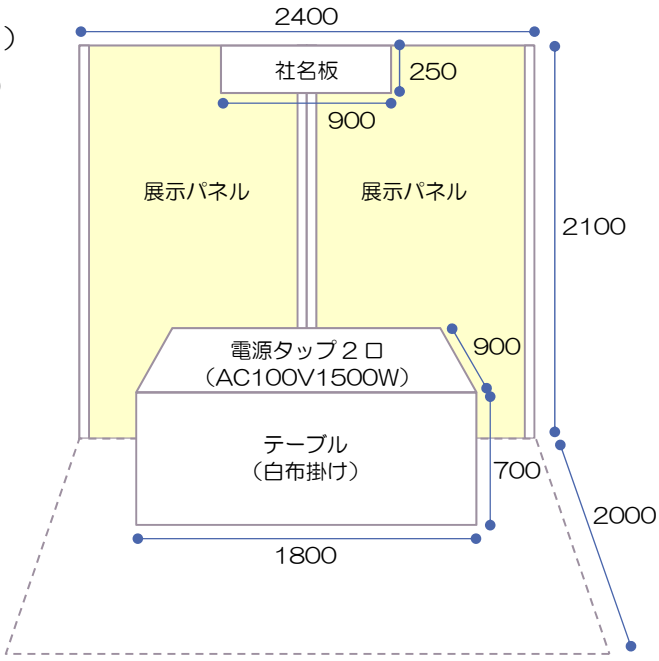
２．展示会概要

（１）名称：第３回 IEEE 直流マイクログリッド国際会議　併設展示会
（２）会期：2019 年５月 20 日（月）～5 月 23 日（木）
（３）会場：くにびきメッセ（〒690-0826　島根県松江市学園南 1-2-1）
（４）主催：IEEE Power Electronics Society
（５）協賛：電気学会 産業応用部門（D部門）
　　電子情報通信学会 通信ソサイエティ
　　電気設備学会
（６）会議参加予定数：約400 名
（７）出展小間予定数：15 小間程度

３．小間仕様

出展料に含まれるもの

（１）小間サイズ：間口(W)2400mm×奥行き(D)2000mm×高さ(H)2100mm
（２）展示パネル：幅(W)1200mm×高さ(H)2100mm×2 枚　※画鋲、テープ使用可
（３）テーブル（白布掛け）：幅(W)1800mm×奥行き(D)900mm×高さ(H)700mm
（４）椅子：２脚（1 小間あたり）
（５）社名板（日英併記）：1 枚（1 申し込みあたり）
（６）電源タップ：２口（AC100V60Hz1500W）
　　※AC200V 使用不可



４．出展規定

（１）出展料

50,000 円（消費税込）／1 小間あたり

（２）小間規格

３項（小間仕様）を参照してください。

（３）小間の割り当て

各出展者様の小間位置につきましては、出展内容等を考慮し、国内委員会にて決定させていただきますので、予めご了承ください。

（４）搬入・搬出

展示物の搬入からセッティング、搬出などは出展者様のご負担となります。

搬入出時間など、詳細につきましては後日、展示マニュアルにてお知らせいたします。

（５）出展の取消し

出展申し込み締切後の取消については、国内委員会が認める場合を除き、取消しはできません。

出展料の返却もできません。

（６）スケジュール（予定）

2018 年６月	出展募集開始
2018 年 12 月 21 日（金）	出展申し込み締切
2019 年３月末頃	展示マニュアル、小間割り図面の発行
2019 年５月２０日（月）午前	出展者搬入、セッティング
2019 年５月 20 日（月）～23 日（木）	併設展示会開催
2019 年５月 23 日（木）午後	最終日即日撤去

５．申込要領

（１）別紙「出展申込書」に記載の上、国内委員会まで、E-mail にてお申し込みください。

（２）出展申込書を確認後、国内委員会より請求書を送付いたします。

（３）請求書に記載の期日までに出展料を指定の銀行口座にお振込みください。

（４）出展料の支払いに係る振込手数料については、出展者様のご負担でお願いします。

（５）申込書と出展料のお振込みの確認をもって、お申し込み完了とさせていただきます。

（６）申込締切日：2018 年 12 月 21 日（金）　※満小間になり次第締切ります。

ーお申込／お問い合わせ先ー

ICDCM 2019 国内委員会
E-mail：icdcm2019-exhi@aitech.ac.jp